

标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

编号

尺寸 (mm)

A

B

 $A \pm 0.20$ 4.20 ± 0.10 4.20 ± 0.10 9.70 ± 0.20

Circuit 1

 11.40 ± 0.25 3.50 ± 0.25 10.00 ± 0.20 11.10 ± 0.25 9.70 ± 0.20

2x1A

 $B \pm 0.25$ 12.80 ± 0.20 $A \pm 0.20$ 4.20 ± 0.15 4.20 ± 0.15 1.14 ± 0.05

PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

1.Current Rating: 7A AC, DC

2.Voltage Rating: 600V AC, DC

3.Temperature Range: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 4.Contact Resistance: $20\text{m}\Omega$ Max5.Insulation Resistance: $1000\text{M}\Omega$ Min

6.Withstanding Voltage: 1500V AC/minute

7.Material: Wafer PA66

PIN Brass Tin-plated

2	插针	铜	镀锡	
1	底座	PA66	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品 名
TITLE

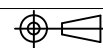
针座

料 号
PART NO

HC-5557-4. 2-2x10A

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)比 例
SCALE

1:1

 $X \pm 0.25$ $X^* \pm 2^{\circ}$ 单 位
UNIT

MM

制 图
DRAW

AhYe

 $.X \pm 0.25$ $.X^* \pm 1^{\circ}$ 张 数
PART NO

1 OF 1

审 核
CHECKED

夏操云

 $.XX \pm 0.15$ $.XX^* \pm 0.5^{\circ}$ 版 本
REV

A

批 准
APPROVE

赵亮亮

 $.XXX \pm 0.10$ $.XXX^* \pm 0.5^{\circ}$ 